

# SN74AHC594-Q1 車載、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
  - デバイス温度グレード 1: -40°C ~ +125°C
  - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- ウェットブル フランク QFN (WBQA) パッケージで供給
- 2V ~ 5.5V の  $V_{CC}$  で動作
- 短い遅延、12ns ( $V_{CC} = 5V$ ,  $C_L = 50pF$ )
- JESD 17 準拠で  
250mA 超のラッチアップ性能

## 2 アプリケーション

- マイクロコントローラの出力数増加
- 最大 8 ビットのデータを一時的に保存

## 3 概要

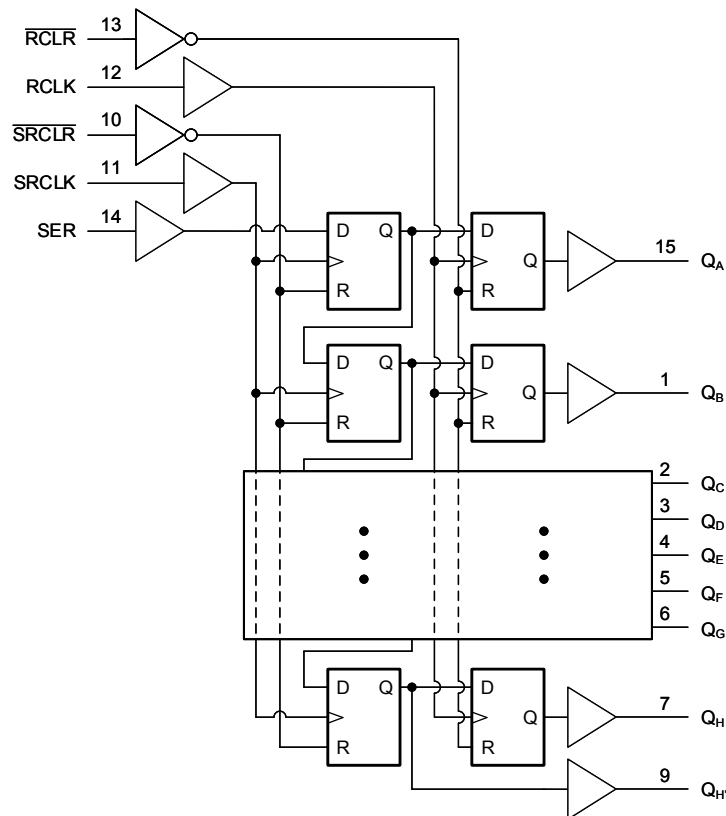
SN74AHC594-Q1 は、8 ビット D タイプ ストレージレジスタにデータを供給する、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフトレジスタです。シフトレジスタとストレージレジスタの両方に、独立したクロック (RCLK、SRCLK) とダイレクト オーバーライディング クリア (RCLR、SRCLR) 入力が備わっています。カスケード接続用にシリアル ( $Q_H$ ) 出力が用意されています。

シフトレジスタ (SRCLK) とストレージレジスタ (RCLK) クロックの両方がポジティブ エッジトリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフトレジスタはストレージレジスタより 1 クロックパルス前になります。

### パッケージ情報

| 部品番号          | パッケージ (1)       | パッケージサイズ (2)  | 本体サイズ (公称) (3) |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| SN74AHC594-Q1 | WBQB (WQFN, 16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm  |
|               | PW (TSSOP, 16)  | 5mm × 6.4mm   | 5mm × 4.4mm    |

- 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
- 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



## 目次

|                   |    |                             |    |
|-------------------|----|-----------------------------|----|
| 1 特長.....         | 1  | 7.3 機能説明.....               | 11 |
| 2 アプリケーション.....   | 1  | 7.4 デバイスの機能モード.....         | 14 |
| 3 概要.....         | 1  | 8 アプリケーションと実装.....          | 15 |
| 4 ピン構成および機能.....  | 3  | 8.1 アプリケーション情報.....         | 15 |
| 5 仕様.....         | 4  | 8.2 代表的なアプリケーション.....       | 16 |
| 5.1 絶対最大定格.....   | 4  | 8.3 設計要件.....               | 16 |
| 5.2 ESD 定格.....   | 4  | 8.4 詳細な設計手順.....            | 17 |
| 5.3 推奨動作条件.....   | 4  | 8.5 アプリケーション曲線.....         | 18 |
| 5.4 熱に関する情報.....  | 5  | 8.6 電源に関する推奨事項.....         | 18 |
| 5.5 電気的特性.....    | 5  | 8.7 レイアウト.....              | 19 |
| 5.6 タイミング特性.....  | 5  | 9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....   | 20 |
| 5.7 スイッチング特性..... | 7  | 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法..... | 20 |
| 5.8 ノイズ特性.....    | 8  | 9.2 サポート・リソース.....          | 20 |
| 5.9 代表的特性.....    | 8  | 9.3 商標.....                 | 20 |
| 6 パラメータ測定情報.....  | 10 | 9.4 静電気放電に関する注意事項.....      | 20 |
| 7 詳細説明.....       | 11 | 9.5 用語集.....                | 20 |
| 7.1 概要.....       | 11 | 10 改訂履歴.....                | 20 |
| 7.2 機能ブロック図.....  | 11 | 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報..... | 20 |

## 4 ピン構成および機能

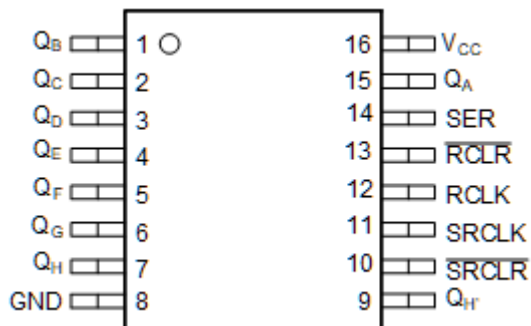


図 4-1. PW パッケージ、  
16 ピン TSSOP  
(上面図)

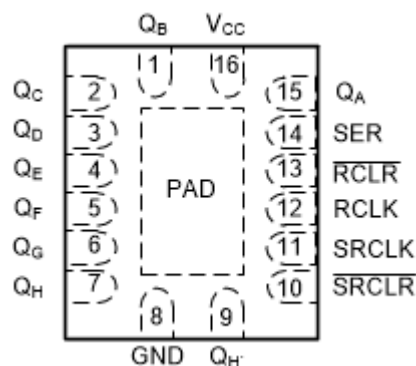


図 4-2. WBQB パッケージ、  
16 ピン WQFN  
(透過上面図)

表 4-1. ピンの機能

| ピン                      |    | 種類 <sup>(1)</sup> | 説明                                                             |
|-------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 名称                      | 番号 |                   |                                                                |
| Q <sub>B</sub>          | 1  | O                 | Q <sub>B</sub> 出力                                              |
| Q <sub>C</sub>          | 2  | O                 | Q <sub>C</sub> 出力                                              |
| Q <sub>D</sub>          | 3  | O                 | Q <sub>D</sub> 出力                                              |
| Q <sub>E</sub>          | 4  | O                 | Q <sub>E</sub> 出力                                              |
| Q <sub>F</sub>          | 5  | O                 | Q <sub>F</sub> 出力                                              |
| Q <sub>G</sub>          | 6  | O                 | Q <sub>G</sub> 出力                                              |
| Q <sub>H</sub>          | 7  | O                 | Q <sub>H</sub> 出力                                              |
| GND                     | 8  | G                 | グランド                                                           |
| Q <sub>H</sub>          | 9  | O                 | シリアル出力、カスケード用に使用可能                                             |
| SRCLR                   | 10 | I                 | シフトレジスタ クリア、アクティブ Low                                          |
| SRCLK                   | 11 | I                 | シフトレジスタ クロック、立ち上がりエッジがトリガされる                                   |
| RCLK                    | 12 | I                 | 出力レジスタ クロック、立ち上がりエッジがトリガされる                                    |
| RCLR                    | 13 | I                 | ストレージレジスタ クリア、アクティブ Low                                        |
| SER                     | 14 | I                 | シリアル入力                                                         |
| Q <sub>A</sub>          | 15 | O                 | Q <sub>A</sub> 出力                                              |
| V <sub>CC</sub>         | 16 | P                 | 正電源                                                            |
| サーマル パッド <sup>(2)</sup> |    | —                 | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |

(1) 信号タイプ: I: 入力、O: 出力、I/O: 入力または出力、P: 電源、G = グランド。

(2) WBQB パッケージのみ。

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

|           |                              | 最小値                                     | 最大値            | 単位     |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
| $V_{CC}$  | 電源電圧範囲                       | -0.5                                    | 7              | V      |
| $V_I$     | 入力電圧範囲 <sup>(2)</sup>        | -0.5                                    | 7              | V      |
| $V_O$     | 出力電圧範囲 <sup>(2)</sup>        | -0.5                                    | $V_{CC} + 0.5$ | V      |
| $I_{IK}$  | 入力クランプ電流                     | $V_I < -0.5V$                           |                | -20 mA |
| $I_{OK}$  | 出力クランプ電流                     | $V_O < -0.5V$ または $V_O > V_{CC} + 0.5V$ |                | ±20 mA |
| $I_O$     | 連続出力電流                       | $V_O = 0 \sim V_{CC}$                   |                | ±25 mA |
|           | $V_{CC}$ または GND を通過する連続出力電流 |                                         |                | ±75 mA |
| $T_J$     | 接合部温度                        |                                         | 150            | °C     |
| $T_{stg}$ | 保管温度                         | -65                                     | 150            | °C     |

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

### 5.2 ESD 定格

|             |      | 値                                                          | 単位    |
|-------------|------|------------------------------------------------------------|-------|
| $V_{(ESD)}$ | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 HBM ESD 分類レベル 2 準拠 <sup>(1)</sup> | ±2000 |
|             |      | デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4B 準拠          | ±1000 |

- (1) AEC Q100-002 には、HBM ストレス試験は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施することと規定されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| 仕様       | 説明           | 条件                       | 最小値  | 最大値      | 単位 |
|----------|--------------|--------------------------|------|----------|----|
| $V_{CC}$ | 電源電圧         |                          | 2    | 5.5      | V  |
| $V_{IH}$ | High レベル入力電圧 | $V_{CC} = 2V$            | 1.5  |          | V  |
|          |              | $V_{CC} = 3V$            | 2.1  |          |    |
|          |              | $V_{CC} = 5.5V$          | 3.85 |          |    |
| $V_{IL}$ | Low レベル入力電圧  | $V_{CC} = 2V$            |      | 0.5      | V  |
|          |              | $V_{CC} = 3V$            |      | 0.9      |    |
|          |              | $V_{CC} = 5.5V$          |      | 1.65     |    |
| $V_I$    | 入力電圧         |                          | 0    | 5.5      | V  |
| $V_O$    | 出力電圧         |                          | 0    | $V_{CC}$ | V  |
| $I_{OH}$ | High レベル出力電流 | $V_{CC} = 2V$            |      | -50      | μA |
|          |              | $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$ |      | -4       | mA |
|          |              | $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$   |      | -8       | mA |
| $I_{OL}$ | Low レベル出力電流  | $V_{CC} = 2V$            |      | 50       | μA |
|          |              | $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$ |      | 4        | mA |
|          |              | $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$   |      | 8        | mA |

### 5.3 推奨動作条件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| 仕様                  | 説明                    | 条件                                       | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----|-----|------|
| $\Delta t/\Delta v$ | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |     | 100 | ns/V |
|                     |                       | $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |     | 20  | ns/V |
| $T_A$               | 自由空気での動作温度            |                                          | -40 | 125 | °C   |

### 5.4 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | WBQB (WQFN) | PW (TSSOP) | 単位   |
|----------------------|---------------------|-------------|------------|------|
|                      |                     | 16 ピン       | 16 ピン      |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 105.6       | 135.9      | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 96.6        | 70.3       | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 75.4        | 81.3       | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 19.1        | 22.5       | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    | 75.4        | 80.8       | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 56.1        | 該当なし       | °C/W |

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

### 5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ    | テスト条件                                                                 | $V_{CC}$  | $T_A = 25^\circ\text{C}$ |          |           | $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ |          |         | 単位            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|          |                                                                       |           | 最小値                      | 代表値      | 最大値       | 最小値                                        | 代表値      | 最大値     |               |
| $V_{OH}$ | $I_{OH} = -50\mu\text{A}$                                             | 2V~5.5V   | $V_{CC}-0.1$             | $V_{CC}$ |           | $V_{CC}-0.1$                               | $V_{CC}$ |         | V             |
|          | $I_{OH} = -4\text{mA}$                                                | 3 V       | 2.58                     |          |           | 2.48                                       |          |         |               |
|          | $I_{OH} = -8\text{mA}$                                                | 4.5 V     | 3.94                     |          |           | 3.8                                        |          |         |               |
| $V_{OL}$ | $I_{OL} = 50\mu\text{A}$                                              | 2V~5.5V   |                          |          | 0.1       |                                            |          | 0.1     | V             |
|          | $I_{OL} = 4\text{mA}$                                                 | 3 V       |                          |          | 0.36      |                                            |          | 0.44    |               |
|          | $I_{OL} = 8\text{mA}$                                                 | 4.5 V     |                          |          | 0.36      |                                            |          | 0.44    |               |
| $I_I$    | $V_I = 5.5\text{ V}$ または GND、 $V_{CC} = 0\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ | 0 V~5.5 V |                          |          | $\pm 0.1$ |                                            |          | $\pm 1$ | $\mu\text{A}$ |
| $I_{CC}$ | $V_I = V_{CC}$ または GND、 $I_O = 0$ 、 $V_{CC} = 5.5\text{ V}$           | 5.5 V     |                          |          | 4         |                                            |          | 40      | $\mu\text{A}$ |
| $C_I$    | $V_I = V_{CC}$ または GND                                                | 5 V       |                          | 2        | 10        |                                            |          | 10      | pF            |
| $C_{PD}$ | 無負荷、 $F = 1\text{ MHz}$                                               | 5 V       |                          | 128      |           |                                            |          |         | pF            |

### 5.6 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ | 説明     | 条件             | $V_{CC}$                        | $T_A = 25^\circ\text{C}$ |     | $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ |     | $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ |     | 単位 |
|-------|--------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----|
|       |        |                |                                 | 最小値                      | 最大値 | 最小値                                       | 最大値 | 最小値                                        | 最大値 |    |
| $t_H$ | ホールド時間 | SRCLK ↑ 後の SER | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ | 1.5                      |     | 1.5                                       |     | 1.5                                        |     | ns |

## 5.6 タイミング特性 (続き)

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ           | 説明       | 条件                            | V <sub>CC</sub> | T <sub>A</sub> = 25°C |     | -40°C ~ 85°C |     | -40°C ~ 125°C |     | 単位 |
|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|----|
|                 |          |                               |                 | 最小値                   | 最大値 | 最小値          | 最大値 | 最小値           | 最大値 |    |
| t <sub>SU</sub> | セットアップ時間 | RCLR̄ が High                  | 3.3 V ± 0.3 V   | 2.5                   |     | 2.5          |     | 2.5           |     | ns |
|                 |          | SRCLK ↑ の前の SER               | 3.3 V ± 0.3 V   | 3.5                   |     | 3.5          |     | 3.5           |     | ns |
|                 |          | RCLK ↑ 前の SRCLK ↑             | 3.3 V ± 0.3 V   | 8                     |     | 8.5          |     | 8.5           |     | ns |
|                 |          | SRCLK ↑ より前に SRCLR̄ が High    | 3.3 V ± 0.3 V   | 3                     |     | 3            |     | 4             |     | ns |
|                 |          | RCLK ↑ より前に SRCLR̄ が Low      | 3.3 V ± 0.3 V   | 8                     |     | 9            |     | 9             |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | パルス幅     | RCLR̄ が Low                   | 3.3 V ± 0.3 V   | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
|                 |          | RCLK または SRCLK が High または Low | 3.3 V ± 0.3 V   | 5                     |     | 5            |     | 5.5           |     | ns |
|                 |          | RCLR̄ または SRCLR̄ が Low        | 3.3 V ± 0.3 V   | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
| t <sub>H</sub>  | ホールド時間   | SRCLK ↑ 後の SER                | 5 V ± 0.5 V     | 2                     |     | 2            |     | 2             |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | セットアップ時間 | RCLR High                     | 5 V ± 0.5 V     | 2.5                   |     | 2.5          |     | 2.5           |     | ns |
|                 |          | SRCLK ↑ の前の SER               | 5 V ± 0.5 V     | 3                     |     | 3            |     | 3             |     | ns |
|                 |          | RCLK ↑ 前の SRCLK ↑             | 5 V ± 0.5 V     | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
|                 |          | SRCLK ↑ より前に SRCLR̄ が High    | 5 V ± 0.5 V     | 2.5                   |     | 2.5          |     | 3.3           |     | ns |
|                 |          | RCLK ↑ より前に SRCLR̄ が Low      | 5 V ± 0.5 V     | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | パルス幅     | RCLR̄ が Low                   | 5 V ± 0.5 V     | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
|                 |          | RCLK または SRCLK が High または Low | 5 V ± 0.5 V     | 5                     |     | 5            |     | 5             |     | ns |
|                 |          | RCLR̄ または SRCLR̄ が Low        | 5 V ± 0.5 V     | 5                     |     | 5            |     | 5.2           |     | ns |

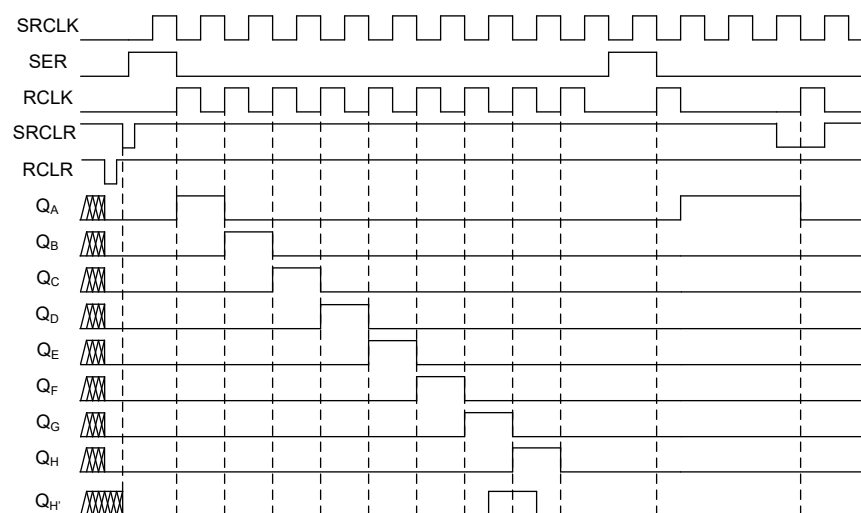


図 5-1. タイミング図

## 5.7 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

| パラメータ     | 始点 (入力)                   | 終点 (出力)   | 負荷容量                | $V_{CC}$                        | $T_A = 25^\circ\text{C}$ |     |      | $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ |     |      | $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ |     |      | 単位  |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----|------|-----|
|           |                           |           |                     |                                 | 最小値                      | 代表値 | 最大値  | 最小値                                       | 代表値 | 最大値  | 最小値                                        | 代表値 | 最大値  |     |
| $F_{MAX}$ | -                         | -         | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ | 95                       | 170 |      | 80                                        |     | 0    | 70                                         |     |      | MHz |
| $T_{PLH}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6   | 11.9 | 1                                         |     | 13.5 | 1                                          |     | 14.9 | ns  |
| $T_{PHL}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6   | 11.9 | 1                                         |     | 13.5 | 1                                          |     | 14.9 | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{RCLR}}$  | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6   | 9.8  | 1                                         |     | 12.9 | 1                                          |     | 13.6 | ns  |
| $T_{PLH}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6.6 | 13   | 1                                         |     | 15   | 1                                          |     | 16.4 | ns  |
| $T_{PHL}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6.6 | 13   | 1                                         |     | 15   | 1                                          |     | 16.4 | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{SRCLR}}$ | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 6.2 | 12.8 | 1                                         |     | 13.7 | 1                                          |     | 15   | ns  |
| $F_{MAX}$ | -                         | -         | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ | 55                       | 130 |      | 50                                        |     |      | 50                                         |     |      | MHz |
| $T_{PLH}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 7.9 | 15.4 | 1                                         |     | 17   | 1                                          |     | 18.6 | ns  |
| $T_{PHL}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 7.9 | 15.4 | 1                                         |     | 17   | 1                                          |     | 18.6 | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{RCLR}}$  | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 9.1 | 13.5 | 1                                         |     | 16   | 1                                          |     | 16   | ns  |
| $T_{PLH}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 9.2 | 16.5 | 1                                         |     | 18.5 | 1                                          |     | 20   | ns  |
| $T_{PHL}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 9.2 | 16.5 | 1                                         |     | 18.5 | 1                                          |     | 20   | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{SRCLR}}$ | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ |                          | 9   | 16.3 | 1                                         |     | 17.2 | 1                                          |     | 18.7 | ns  |
| $F_{MAX}$ | -                         | -         | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   | 135                      | 240 |      | 115                                       |     |      | 115                                        |     |      | MHz |
| $T_{PLH}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.3 | 7.4  | 1                                         |     | 8.5  | 1                                          |     | 9.5  | ns  |
| $T_{PHL}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.3 | 7.4  | 1                                         |     | 8.5  | 1                                          |     | 9.5  | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{RCLR}}$  | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.5 | 7.6  | 1                                         |     | 8.9  | 1                                          |     | 9.2  | ns  |
| $T_{PLH}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.5 | 8.2  | 1                                         |     | 9.4  | 1                                          |     | 10.4 | ns  |
| $T_{PHL}$ | SRCLK                     | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.5 | 8.2  | 1                                         |     | 9.4  | 1                                          |     | 10.4 | ns  |
| $T_{PHL}$ | $\overline{\text{SRCLR}}$ | $Q_H$     | $C_L = 15\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 4.5 | 8    | 1                                         |     | 9.1  | 1                                          |     | 10.1 | ns  |
| $F_{MAX}$ | -                         | -         | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   | 120                      | 180 |      | 95                                        |     |      | 95                                         |     |      | MHz |
| $T_{PLH}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 5.6 | 9.4  | 1                                         |     | 10.5 | 1                                          |     | 11.5 | ns  |
| $T_{PHL}$ | RCLK                      | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$   |                          | 5.6 | 9.4  | 1                                         |     | 10.5 | 1                                          |     | 11.5 | ns  |

## 5.7 スイッチング特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

| パラメータ     | 始点 (入力) | 終点 (出力)   | 負荷容量                | $V_{CC}$                    | $T_A = 25^\circ\text{C}$ |     |      | $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ |     |      | $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ |     |      | 単位 |
|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----|------|----|
|           |         |           |                     |                             | 最小値                      | 代表値 | 最大値  | 最小値                                       | 代表値 | 最大値  | 最小値                                        | 代表値 | 最大値  |    |
| $T_{PHL}$ | RCLR    | $Q_A-Q_H$ | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{V} \pm 0.5\text{V}$ | 6.6                      |     | 10   | 1                                         |     | 11.4 | 1                                          |     | 11.7 | ns |
| $T_{PLH}$ | SRCLK   | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{V} \pm 0.5\text{V}$ | 6.4                      |     | 10.2 | 1                                         |     | 11.4 | 1                                          |     | 12.4 | ns |
| $T_{PHL}$ | SRCLK   | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{V} \pm 0.5\text{V}$ | 6.4                      |     | 10.2 | 1                                         |     | 11.4 | 1                                          |     | 12.4 | ns |
| $T_{PHL}$ | SRCLR   | $Q_H$     | $C_L = 50\text{pF}$ | $5\text{V} \pm 0.5\text{V}$ | 6.4                      |     | 10   | 1                                         |     | 11.1 | 1                                          |     | 12.1 | ns |

## 5.8 ノイズ特性

$V_{CC} = 5\text{V}$ ,  $C_L = 50\text{pF}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| パラメータ       | 説明                     | 最小値  | 代表値  | 最大値 | 単位 |
|-------------|------------------------|------|------|-----|----|
| $V_{OL(P)}$ | 低ノイズ出力、最大動的電圧 $V_{OL}$ |      | 0.2  | 0.8 | V  |
| $V_{OL(V)}$ | 低ノイズ出力、最小動的電圧 $V_{OL}$ | -0.9 | -0.2 |     | V  |
| $V_{OH(V)}$ | 低ノイズ出力、最小動的電圧 $V_{OH}$ | 4.4  | 4.7  |     | V  |
| $V_{IH(D)}$ | High レベル動的入力電圧         | 3.5  |      |     | V  |
| $V_{IL(D)}$ | Low レベル動的入力電圧          |      |      | 1.5 | V  |

## 5.9 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

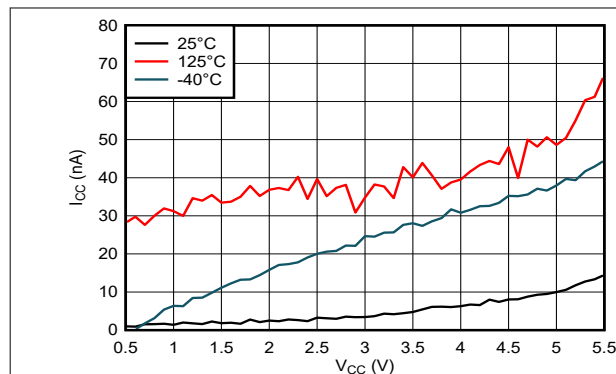


図 5-2. 電源電流と電源電圧との関係

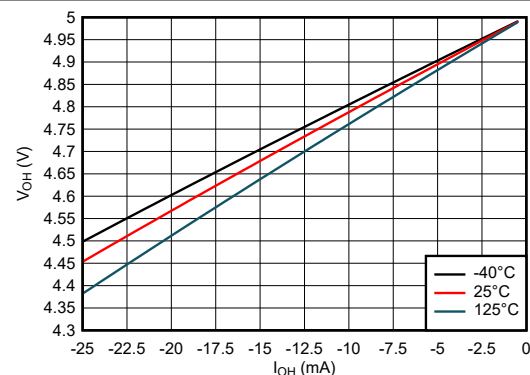


図 5-3. High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源



## 5.9 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

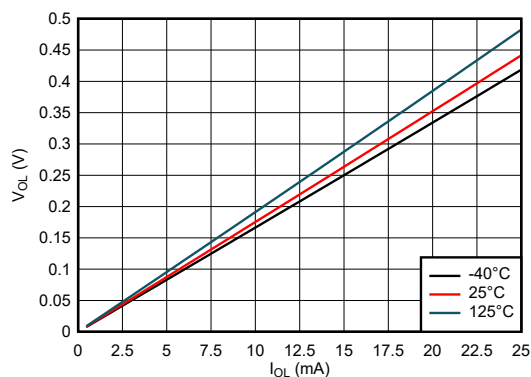


図 5-4. Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

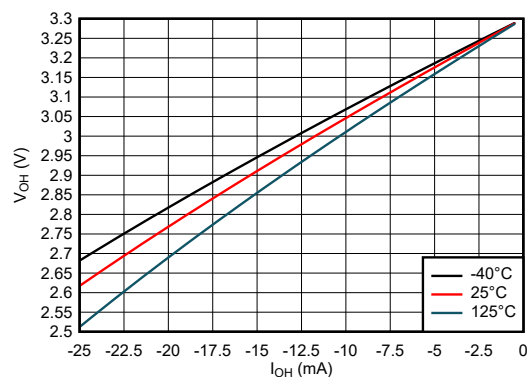


図 5-5. High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

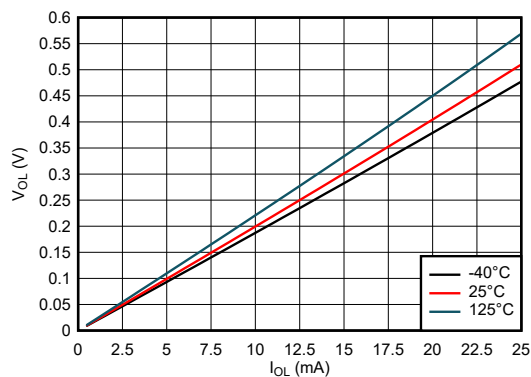


図 5-6. Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

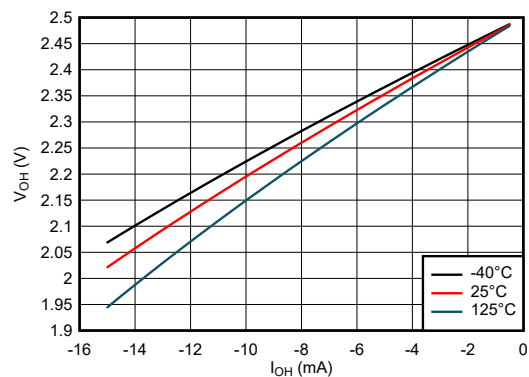


図 5-7. High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源

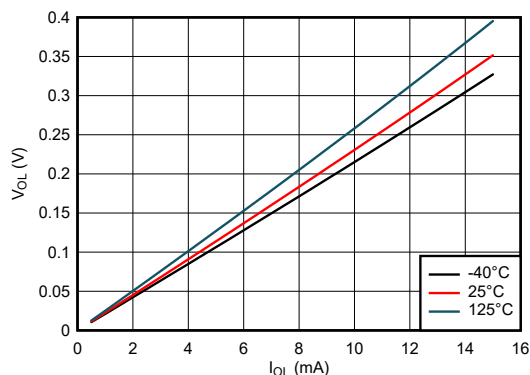


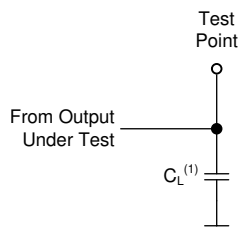
図 5-8. Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源

## 6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

クロック入力の  $f_{\text{max}}$  は、入力デューティサイクルが 50% のときの測定値です。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。



(1)  $C_L$  にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路

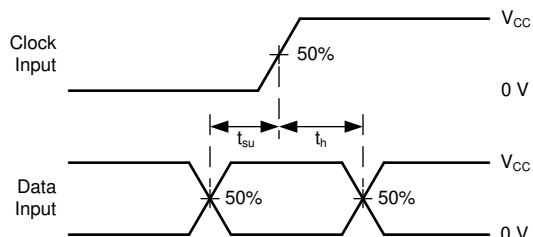


図 6-3. 電圧波形、セットアップ時間およびホールド時間

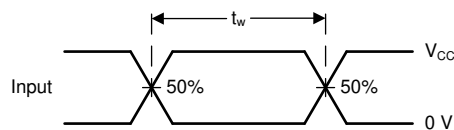
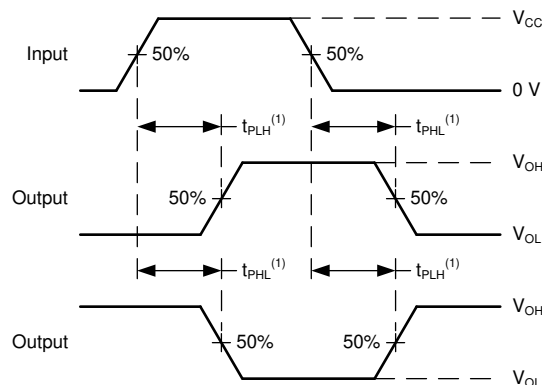
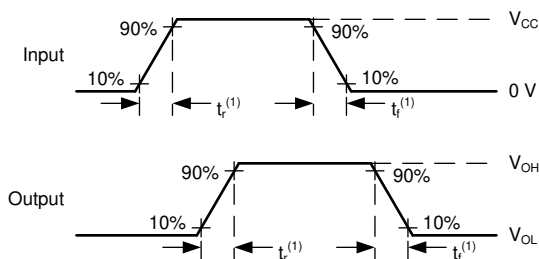


図 6-2. 電圧波形、パルス幅



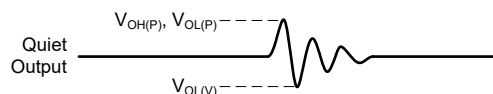
(1)  $t_{PLH}$  と  $t_{PHL}$  の大きい方が  $t_{pd}$  に相当します。

図 6-4. 電圧波形、伝搬遅延



(1)  $t_r$  と  $t_f$  の大きい方が  $t_t$  に相当します。

図 6-5. 電圧波形、入力および出力の遷移時間



他のすべての出力を同時にスイッチングして測定されたノイズ値。

図 6-6. 電圧波形、ノイズ

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

SN74AHC594-Q1 は、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給する 8 ビットのシフトレジスタです。シフトレジスタ クロック (SRCLK) とストレージレジスタ クロック (RCLK) はどちらもポジティブ エッジトリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフトレジスタはストレージレジスタより常に 1 クロック パルス前になります。

内部シフトレジスタにはアクティブ Low の非同期クリア入力 ( $\overline{\text{SRCLR}}$ ) があり、すべてのレジスタを強制的に Low 状態にします。

出力レジスタにはアクティブ Low の非同期クリア入力 ( $\overline{\text{RCLR}}$ ) があり、すべてのレジスタを強制的に Low 状態にします。

$Q_H$  出力は、内部シフトレジスタの最終段への直接接続を提供します。この信号をシリアル データ入力として別のシフトレジスタ デバイスに入力し、シフトレジスタのカスケードを作成できます。

### 7.2 機能ブロック図

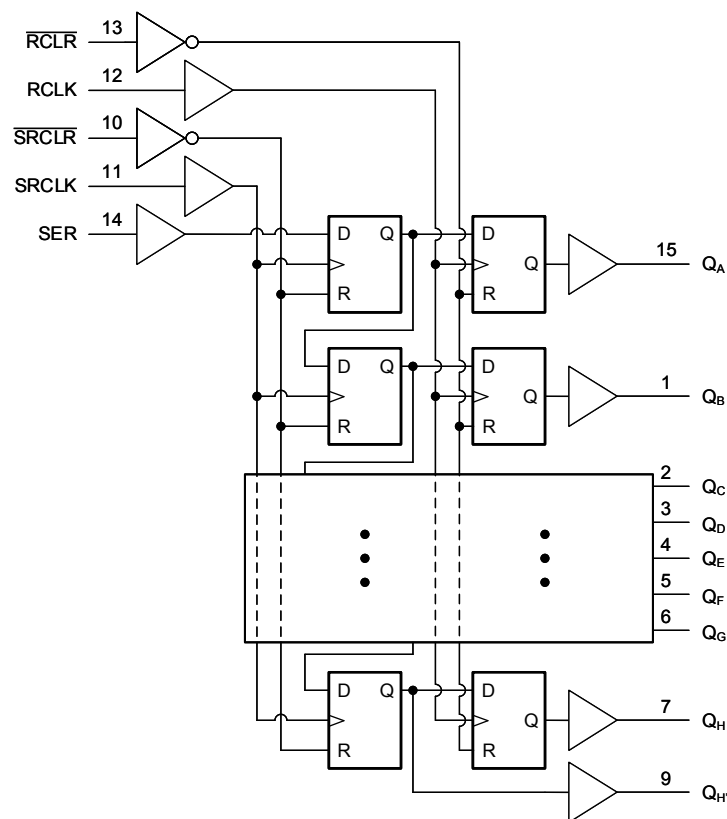


図 7-1. SN74AHC594-Q1 の論理図 (正論理)

### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があります。そのため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

### 7.3.2 ラッチ ロジック

このデバイスには、ラッチ論理回路が内蔵されています。ラッチ回路には一般に D タイプ ラッチと D タイプ フリップ フロップが含まれていますが、揮発性メモリとして機能するすべての論理回路が含まれています。

デバイスの電源がオンのとき、各ラッチの状態は不明です。スタートアップ時の各ラッチには、デフォルト状態はありません。

各ラッチ論理回路の出力状態は、「推奨動作条件」表に規定された電源電圧範囲内でデバイスに電力が供給されている限り、安定した状態を保ちます。

### 7.3.3 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力 that 搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 $V_{CC}$  または GND に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k $\Omega$  の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

### 7.3.4 ウェッタブル フランク

このデバイスには、少なくとも 1 つのパッケージのウェッタブル フランクが含まれています。この機能を搭載しているパッケージについては、データシートの先頭ページにある「特長」セクションを参照してください。

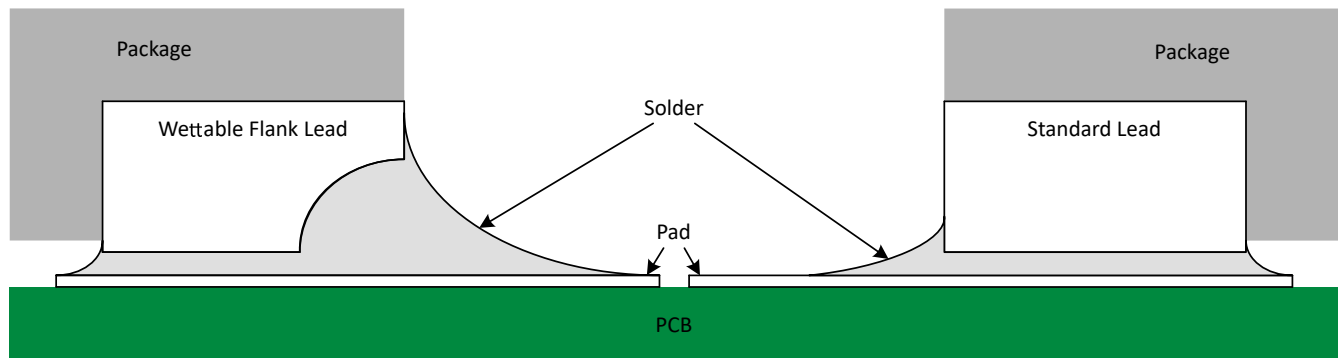


図 7-2. 半田付け後のウェッタブル フランク QFN パッケージと標準 QFN パッケージの概略断面図

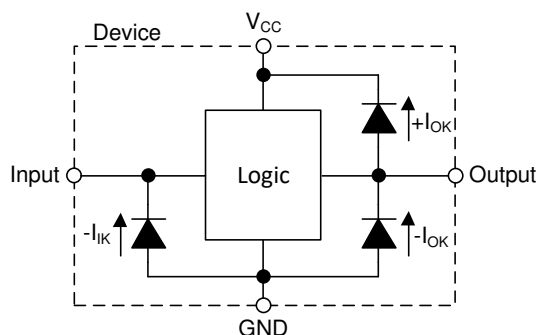
ウェッタブル フランクは、半田付け後の側方のぬれ性を改善するのに役立ち、自動光学検査 (AOI) により QFN パッケージの検査が容易になります。ウェッタブル フランクは、[図 7-2](#) に示すように、半田接着用の表面積を追加するために、ディンプル加工または段切りできます。これは、サイド フィレットを確実に作成するのに役立ちます。詳細については、メカニカルに関する図をご覧ください。

### 7.3.5 クランプ ダイオード構造

[図 7-3](#) に示すように、このデバイスへの出力には正と負の両方のクランプ ダイオードがあり、このデバイスへの入力には負のクランプ ダイオードのみがあります。

**注意**

「絶対最大定格」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。



**図 7-3. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電氣的配置**

## 7.4 デバイスの機能モード

表 7-1 に、SN74AHC594-Q1 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

| 入力 <sup>(1)</sup> |       |       |       |      | 機能                                                                                                                           |
|-------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SER               | SRCLK | SRCLR | RCLK  | RCLR |                                                                                                                              |
| X                 | X     | X     | X     | L    | 出力レジスタがクリアされます。                                                                                                              |
| X                 | X     | L     | X     | X    | 内部シフトレジスタがクリアされます。                                                                                                           |
| H/L               | ↑     | H     | X     | X    | SER データは H/L として 1 番目のシフトビットにロードされ、データは内部シフトレジスタ内を 1 ビットずつ順にシフトされます。                                                         |
| X                 | X     | H     | ↑     | H    | データは内部シフトレジスタから出力レジスタに転送されます。                                                                                                |
| H/L               | ↑     | H     | ↑     | H    | SRCLK と RCLK が同期している場合、データは内部シフトレジスタから出力レジスタに転送され、内部シフトレジスタの 1 番目のビットに SER データの H/L がロードされ、データは内部シフトレジスタ内を 1 ビットずつ順にシフトされます。 |
| X                 | ↓、L、H | H     | X     | X    | 内部シフトレジスタは前の状態にとどまります。                                                                                                       |
| X                 | X     | H     | ↓、L、H | H    | 出力レジスタは前の状態にとどまります。                                                                                                          |

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーションに関するセクションの情報は、TI の部品仕様の一部ではなく、TI はこれらの情報の正確性や完全性を保証しません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、SN74AHC594-Q1 を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。この実装では、シリアル出力を利用し、いくつかの入力信号を組み合わせることで、ディスプレイの制御に必要な I/O ピンの数を 16 個から 4 個に削減します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74AHC594-Q1 では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。

カスケード接続可能な SN74AHC594-Q1 デバイスの数に、実際の制限はありません。デバイスをさらに追加する場合、シリアル出力を以下のシリアル入力に接続し、それに応じてクロックを接続する必要があります。シフトレジスタと出力レジスタを別々に制御することで、次の桁のデータがシフトレジスタにロードされている間に目的の桁を表示できます。カスケード接続されたシフトレジスタに関する一般的な設計上の課題の解決策については、アプリケーション ノート『[シフトレジスタを使用した設計](#)』を参照してください。

電源投入時、シフトレジスタと出力レジスタの初期状態は不明です。定義された状態にするには、両方のレジスタをクリアする必要があります。図に示すように、RC ネットワークを **SRCLR** ピンおよび **RCLR** ピンに接続して、シフトレジスタと出力レジスタをすべて 0 に初期化できます。

## 8.2 代表的なアプリケーション

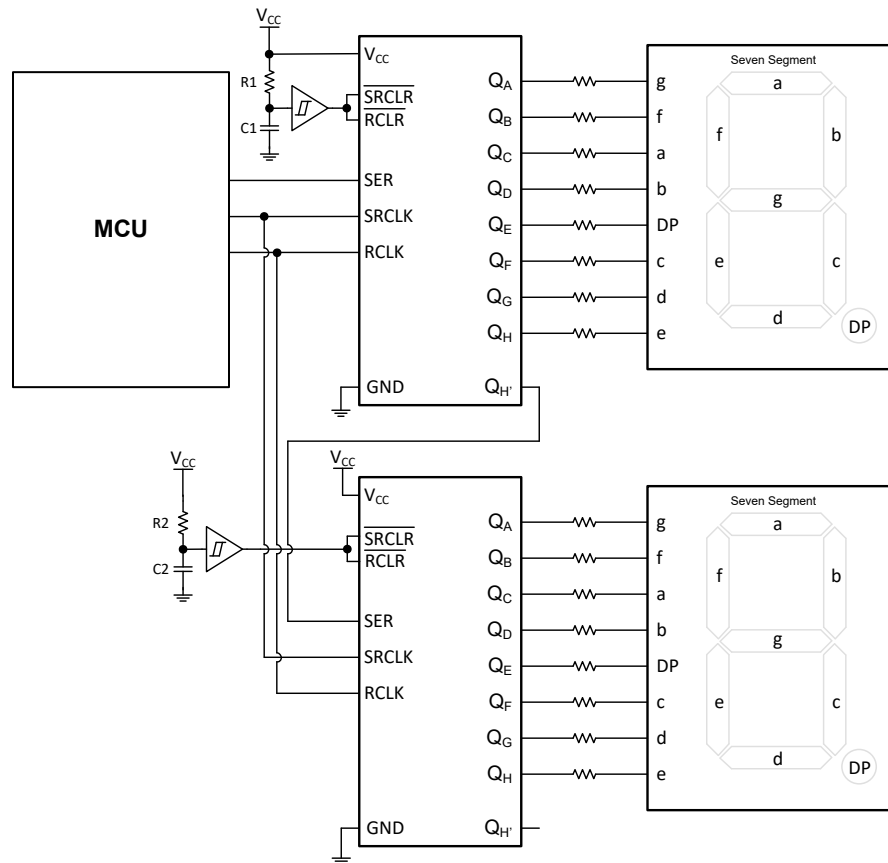


図 8-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

## 8.3 設計要件

### 8.3.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。

正電圧の電源は、SN74AHC594-Q1 のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給する必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された  $V_{CC}$  総電流の最大値を超えないようにしてください。

グラウンドは、SN74AHC594-Q1 のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクする必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された  $GND$  総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN74AHC594-Q1 は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN74AHC594-Q1 は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 ( $V_{OH}$  および  $V_{OL}$ ) で、 $R_L \geq V_O / I_O$  で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と  $V_{CC}$  ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、『CMOS の消費電力と  $C_{pd}$  の計算』に記載されている情報を使用して計算できます。



熱上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』に記載されている情報を使用して計算できます。

#### 注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度 ( $T_{J(max)}$ ) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

### 8.3.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、 $V_{IL(max)}$  を超えるとロジック Low と見なされ、 $V_{IH(min)}$  を超えるとロジック High と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 $V_{CC}$  またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が High の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が Low の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74AHC594-Q1 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k $\Omega$  の抵抗値がしばしば使用されます。

SN74AHC594-Q1 は CMOS 入力を備えているため、正しく動作するには、「推奨動作条件」表で定義されているように、入力が素早く遷移する必要があります。入力遷移が遅いと発振が発生し、消費電力の増大やデバイスの信頼性の低下を招くことがあります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 8.3.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の  $V_{OH}$  仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の  $V_{OL}$  仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を  $V_{CC}$  またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

## 8.4 詳細な設計手順

1.  $V_{CC}$  と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ  $V_{CC}$  ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SN74AHC594-Q1 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を ( $V_{CC}/I_{O(max)}$ ) $\Omega$  より大きくします。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、M $\Omega$  単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション レポート『CMOS 消費電力と CPD の計算』に記載されている手順を使用して計算できます。

## 8.5 アプリケーション曲線

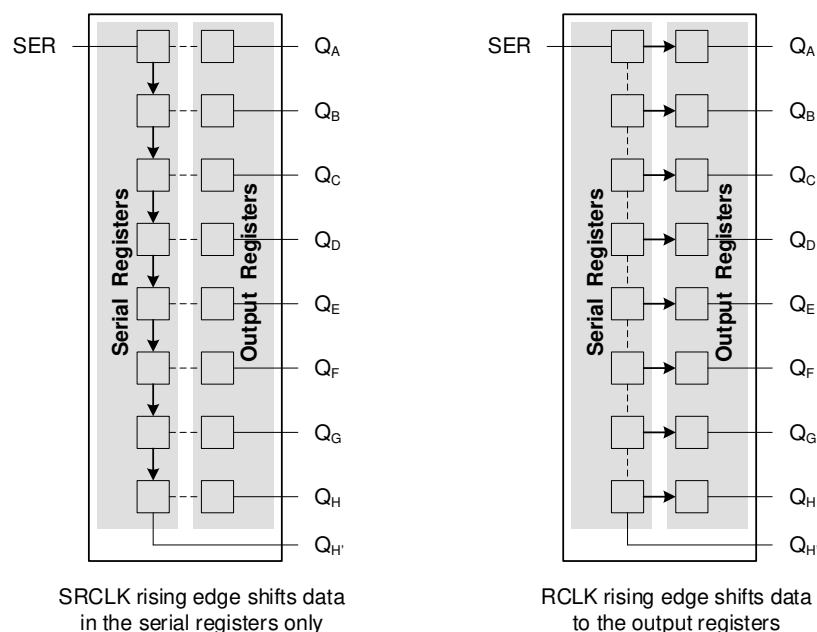


図 8-2. クロック動作を示す概略機能図

## 8.6 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V<sub>CC</sub> 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1μF のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1μF と 1μF のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

## 8.7 レイアウト

### 8.7.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはしてはいけません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 **AND** ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタルロジック デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック **High** またはロジック **Low** 電圧に接続して、それらがフローティングにならないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に入力は、**GND** または **V<sub>CC</sub>** のうち、ロジックの機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

### 8.7.2 レイアウト例

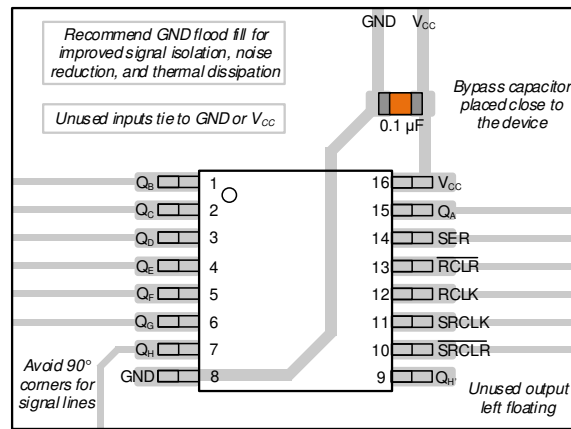


図 8-3. PW パッケージに封止した SN74AHC594-Q1 のレイアウト例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

| 日付         | 改訂 | 注  |
|------------|----|----|
| March 2024 | *  | 初版 |

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側のナビゲーションリンクを参照してください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number              | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins  | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">SN74AHC594QPWRQ1</a>   | Active        | Production           | TSSOP (PW)   16 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | AHC594Q             |
| SN74AHC594QPWRQ1.A                 | Active        | Production           | TSSOP (PW)   16 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | AHC594Q             |
| <a href="#">SN74AHC594QWBQBRQ1</a> | Active        | Production           | WQFN (BQB)   16 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | AH594Q              |
| SN74AHC594QWBQBRQ1.A               | Active        | Production           | WQFN (BQB)   16 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | AH594Q              |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHC594-Q1 :**

- Catalog : [SN74AHC594](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

## GENERIC PACKAGE VIEW

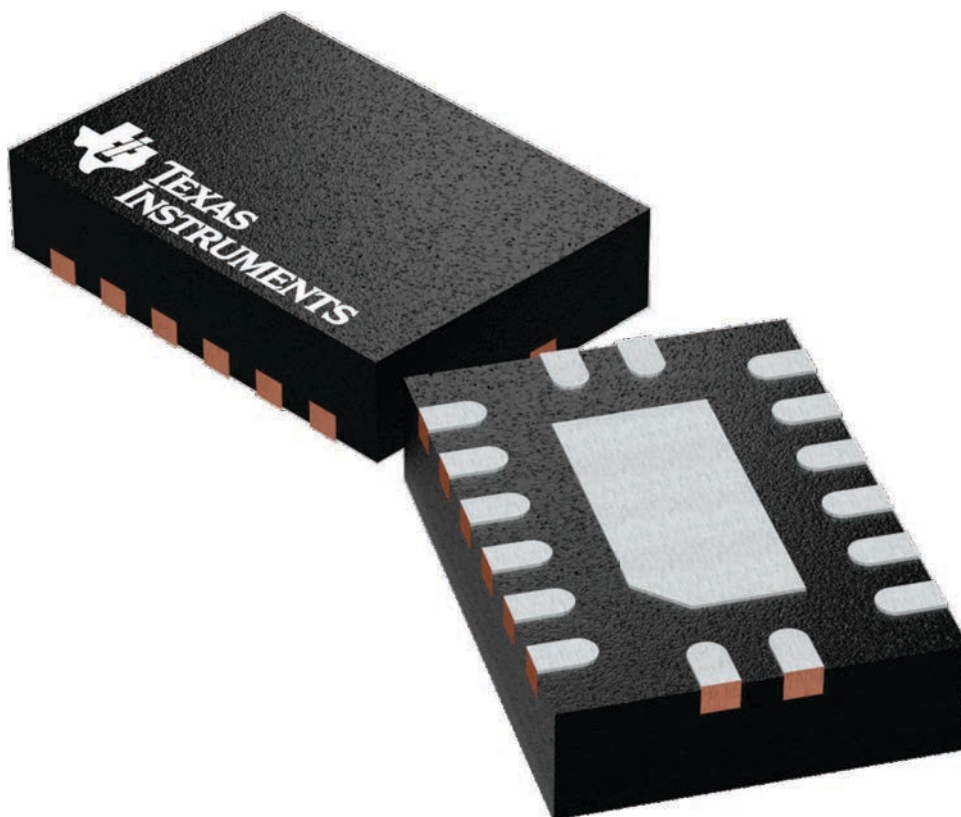
**BQB 16**

**WQFN - 0.8 mm max height**

2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch

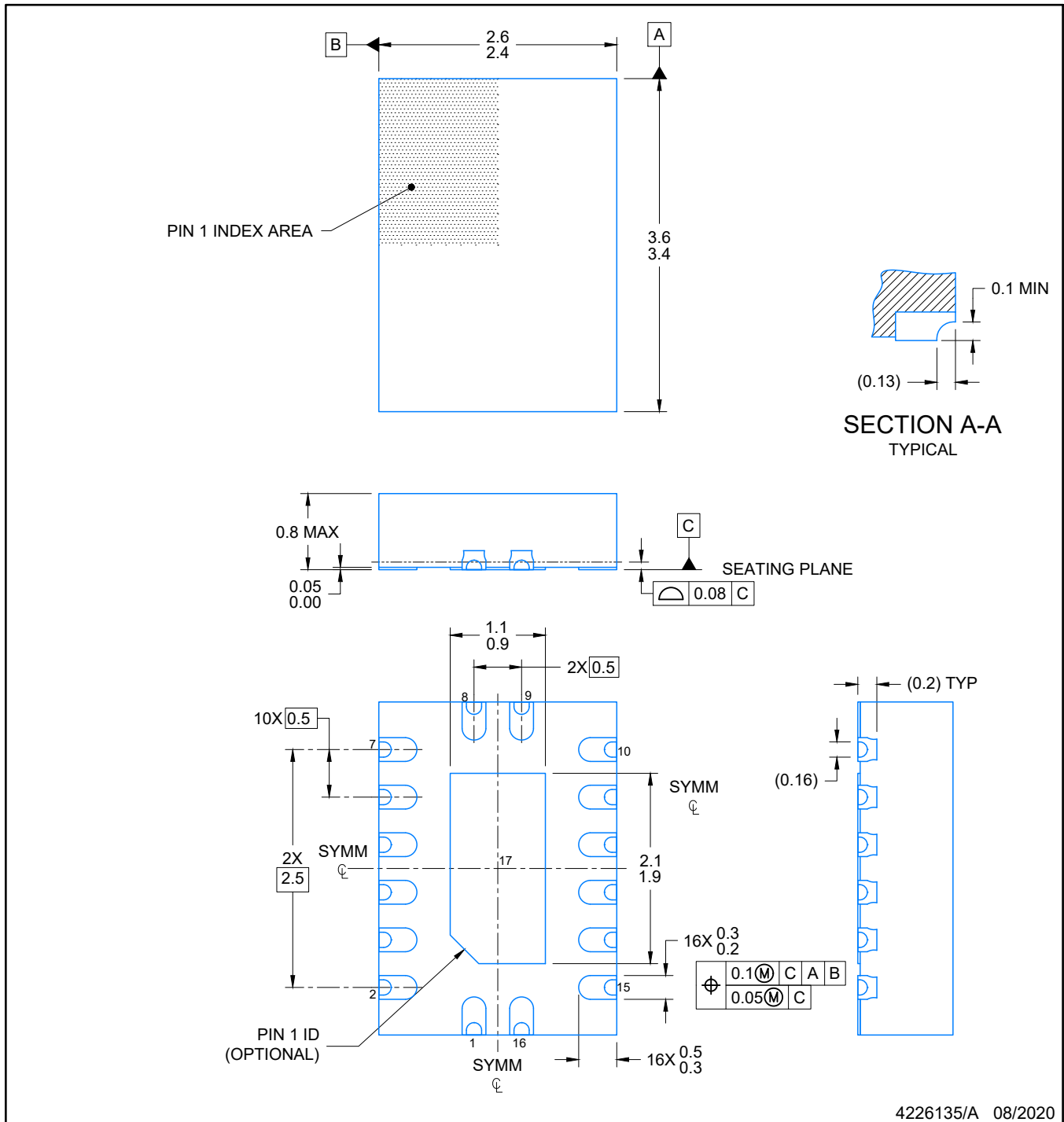
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4226161/A

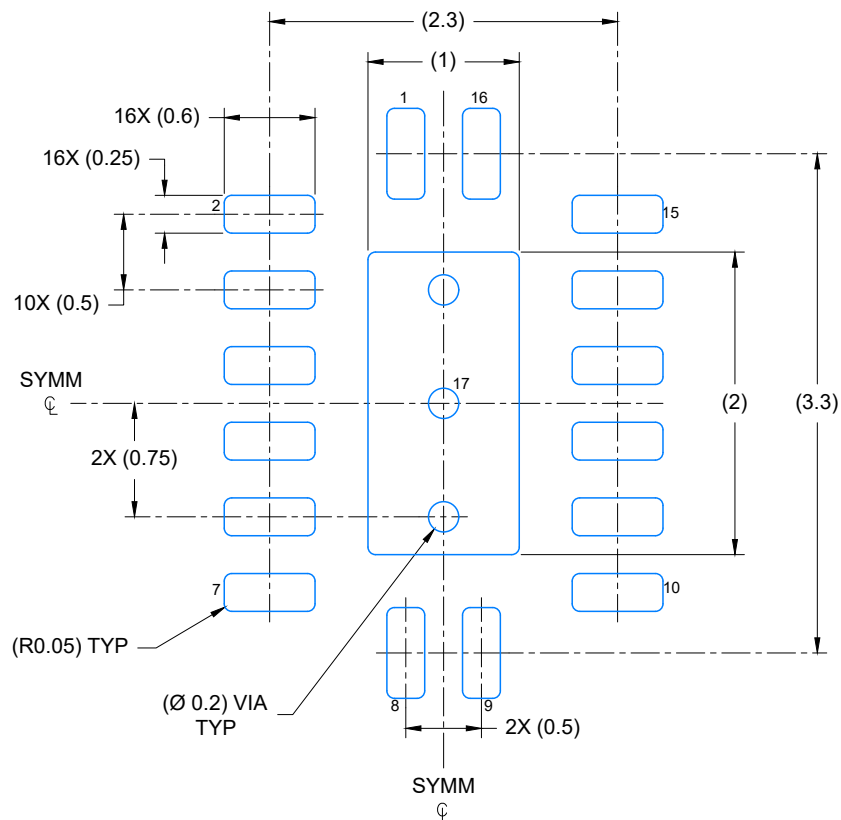




4226135/A 08/2020

## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

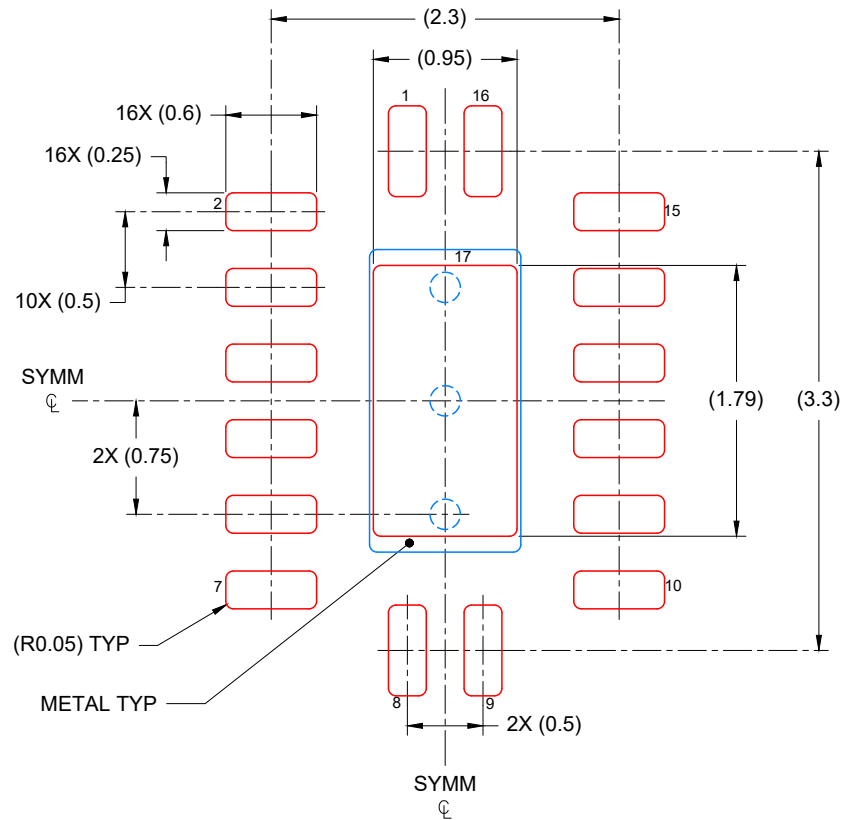


LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

## NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



**SOLDER PASTE EXAMPLE**  
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD  
 85% PRINTED COVERAGE BY AREA  
 SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



**PW0016A**

**TSSOP - 1.2 mm max height**

SMALL OUTLINE PACKAGE



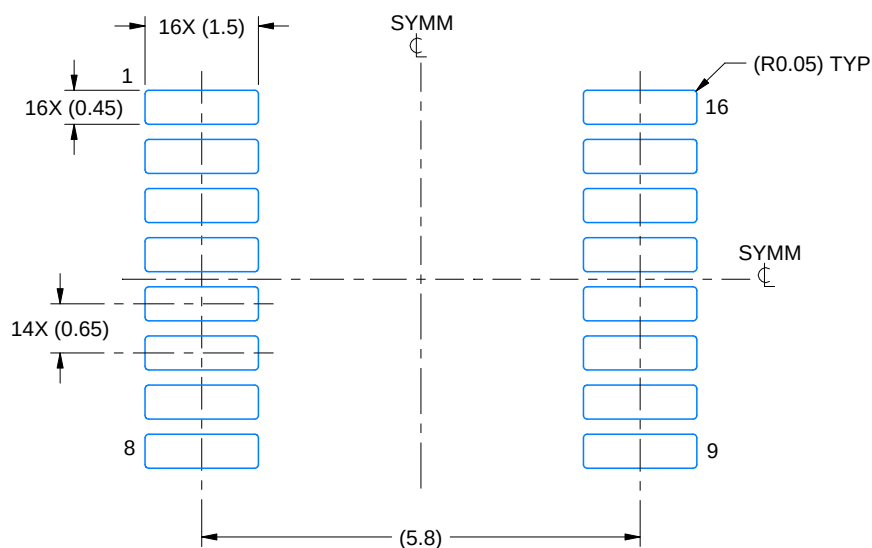
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

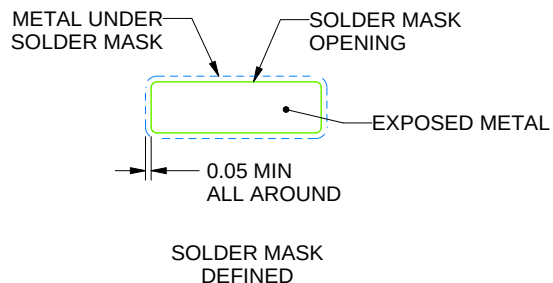
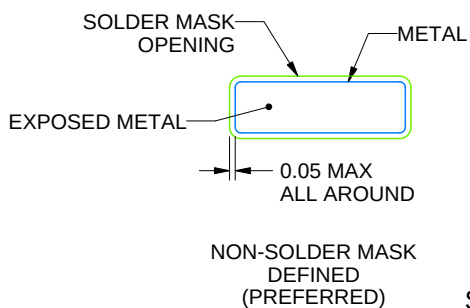
PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

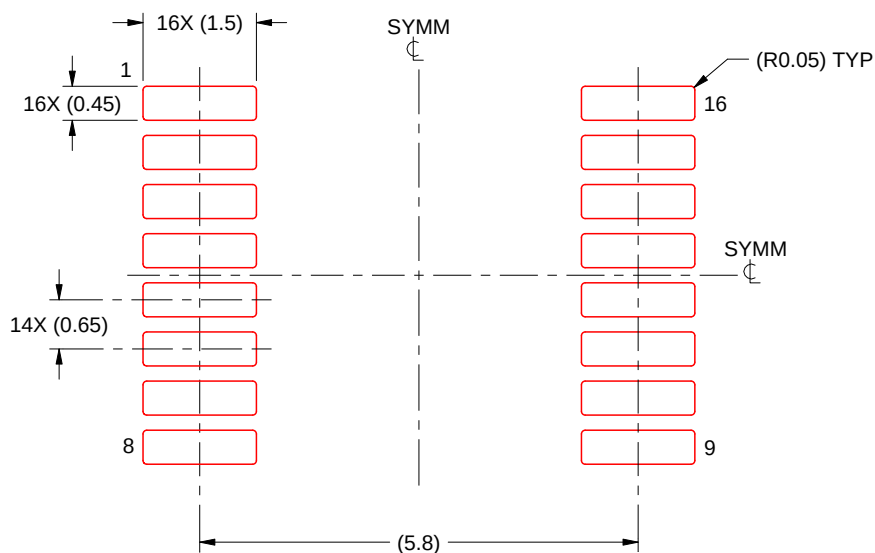
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月